

PC1 TAMPONAMENTO DI VANO PORTA E/O FINESTRA CON PARETE SP 12.5CM IN CARTON GESSO. DIMENSIONI SULLA PIANTA.

(2) PREVISTO SMONTAGGIO, TRASFERIMENTO E RIMONTAGGIO NELLA NUOVA SEDE

KEY MAP
PLANIMETRIA GENERALE
COMPRESORIO BASOVIZZA

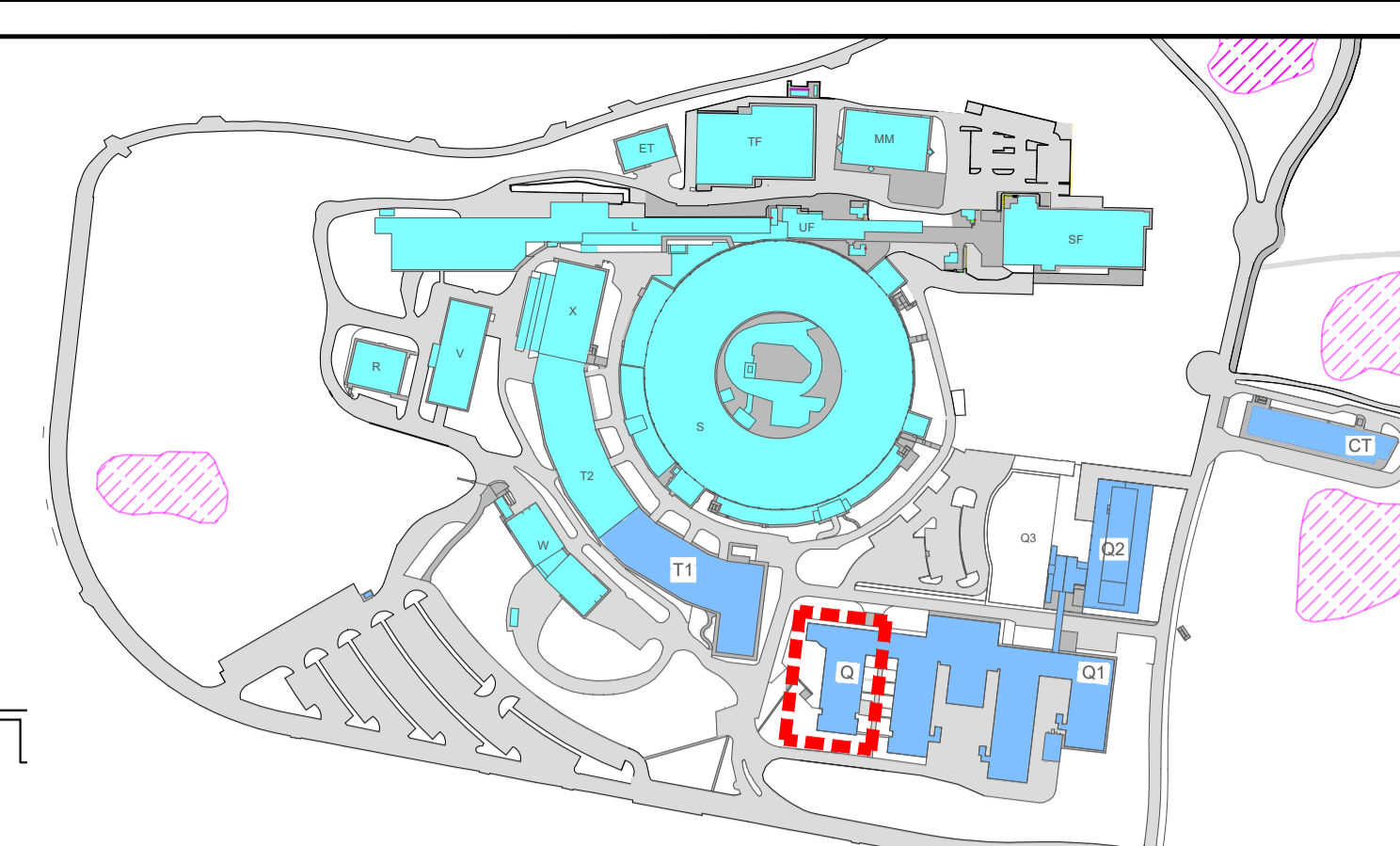
- * TINTEGGIATURA A TEMPERA DEL LOCALE SONO COMPRESSE LE PARETI E IL SOFFITTO
- TINTEGGIATURA A TEMPERA DEL LOCALE ESTESA ALLA SOLA PARETE INDICATA
- (1) RIPRESA DI INTONACO A SOFFITTO DOPO LO SMONTAGGIO DELLA PIASTRA E CONTROPIASTRA DELLA LAMPADA SCIALITTICA
- (E1) MODIFICA DELLE ACCENSIONI IMPIANTO ELETTRICO, CON COMANDO IN PROSSIMITA' DELLE PORTE DI ACCESSO

NB:
IL MATERIALE SMONTATO DOVRA' ESSERE ACCATASTATO CON CURA IN CANTIERE PER POI ESSERE TRASFERITO ALLA NUOVA SEDE DELL'ISTITUTO A. VOLTA.

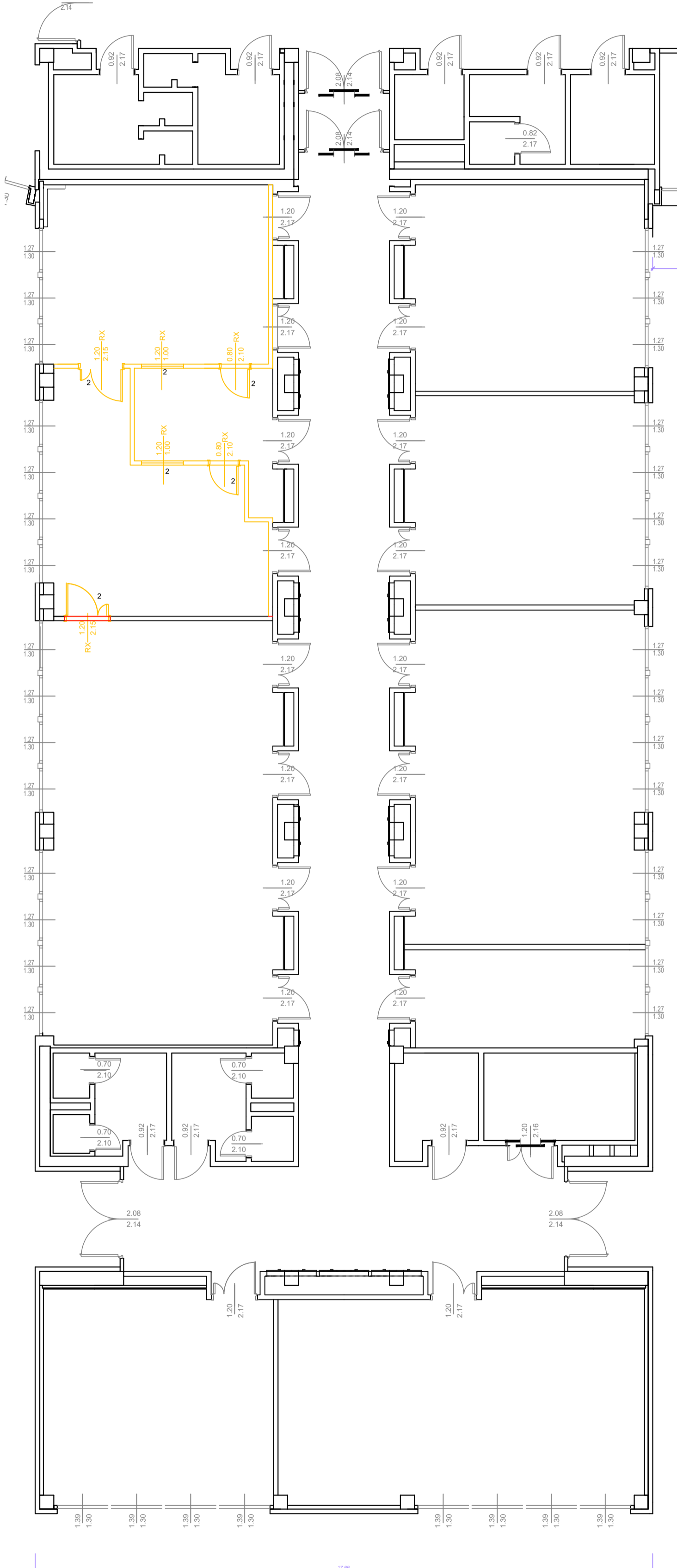
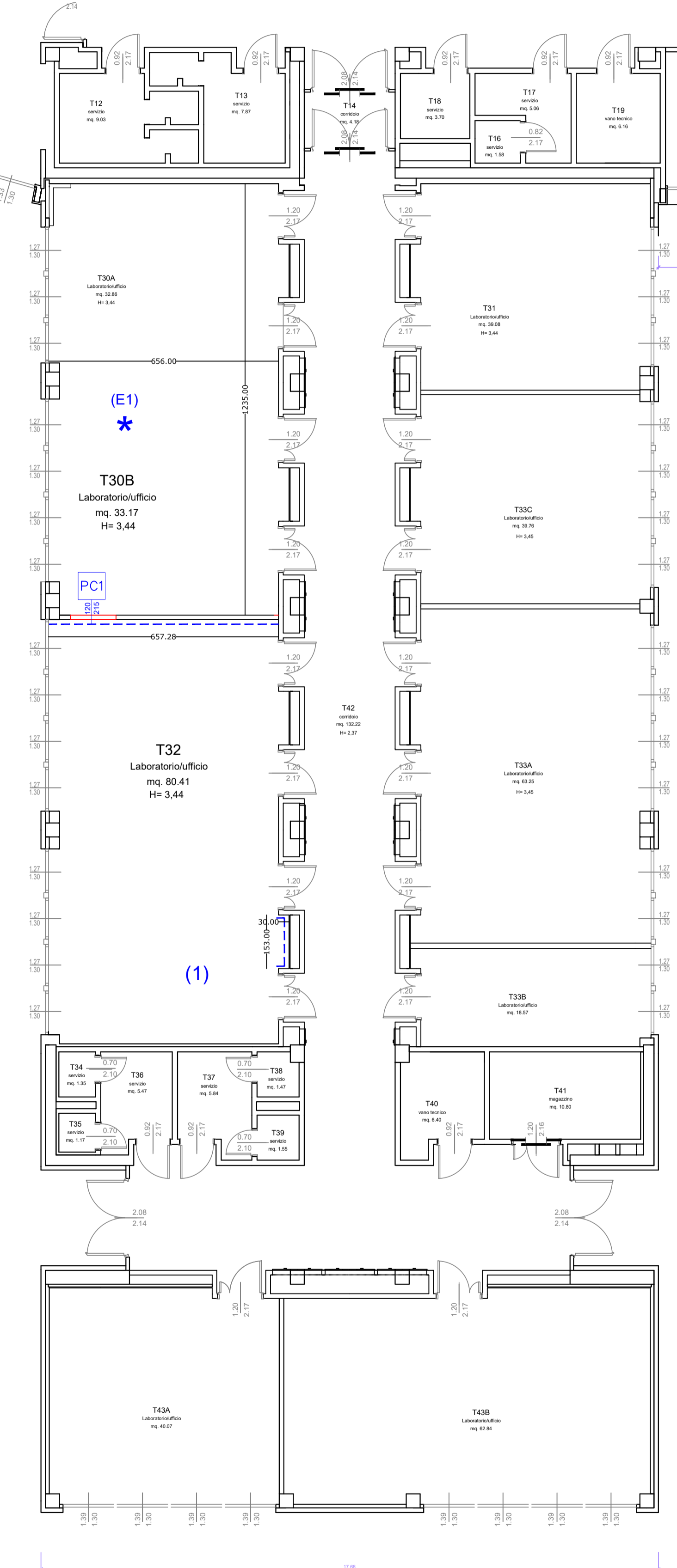
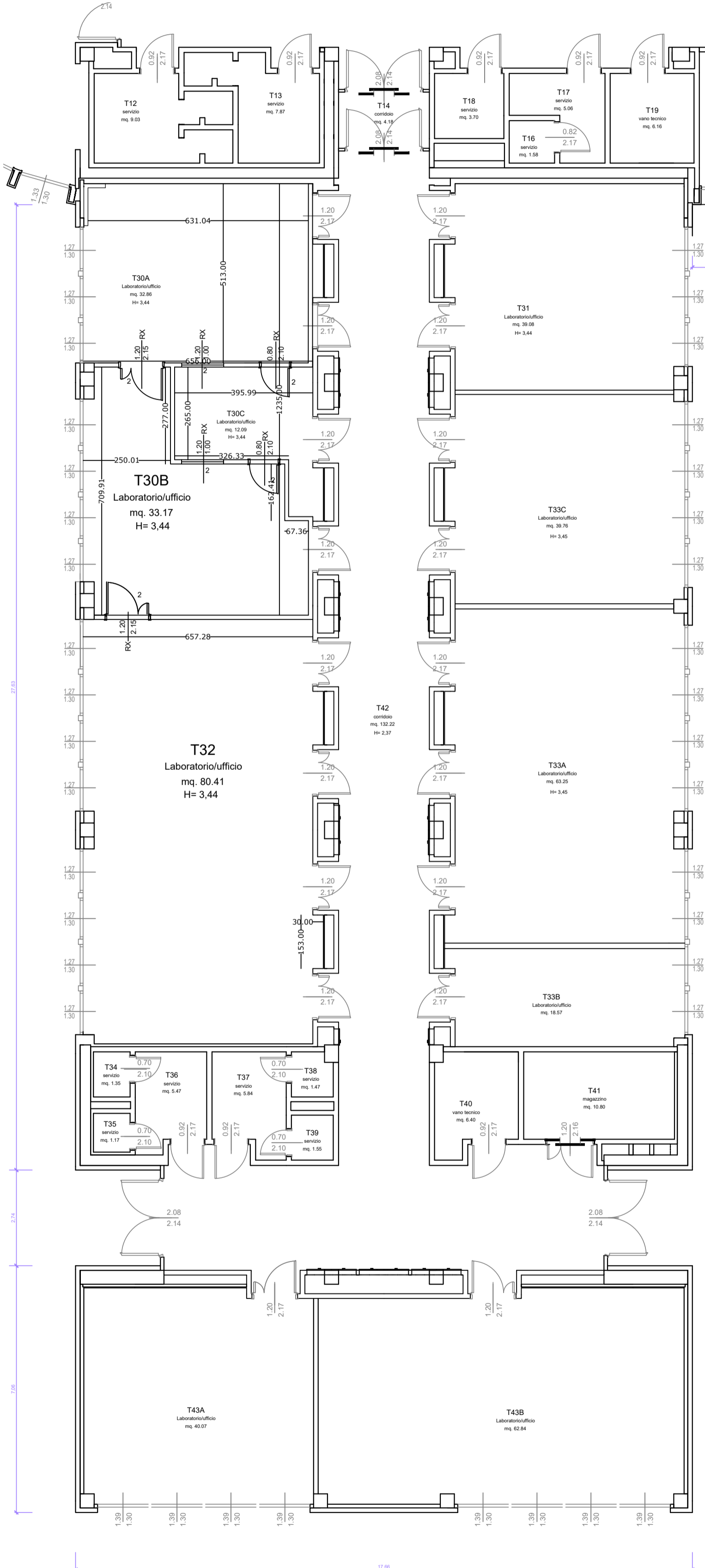
■ COSTRUITO
■ DEMOLITO

--- AREA DI INTERVENTO

■ SPAZI OCCUPATI DALL'ISTITUTO A. VOLTA



KEY MAP
PIANTA PIANO TERRA - EDIFICIO Q



PIANTA PIANO TERRA
EDIFICIO Q

STATO DI RILIEVO

PIANTA PIANO TERRA
EDIFICIO Q

STATO DI PROGETTO

PIANTA PIANO TERRA
EDIFICIO Q

STATO SOVRAPPOSTO

 COMUNE DI TRIESTE	
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SPAZI LABORATORIALI DESTINATI AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO TECNICO SUPERIORE PER LE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA ALESSANDRO VOLTA	
EDIFICIO:	AREA SCIENCE PARK  Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste Padriciano, 99 - 34149 - Trieste/Italy COMPRESORIO BASOVIZZA EDIFICIO Q
TAV. N.	A2-01
SCALA	1 : 100
DATA	Dicembre 2023
OGGETTO:	STATO DI RILIEVO, PROGETTO E SOVRAPPOSTO PIANTA PIANO TERRA RIPRISTINO DEI LUOGHI EX SEDE ISTITUTO, DOPO TRASFERIMENTO ATTIVITA'
IL PROPRIETARIO/LOCATARIO:	ISTITUTO TECNICO SUPERIORE A. VOLTA  ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE DELLA VITA
IL PROGETTISTA:	ing. Mario Bucher Piazza S. Antonio Nuovo, 2 - 34122 Trieste tel. 040 2605520 - e-mail: mario.bucher@studioingbucher.it
Rev. 22-12-2023	
	